展 望

太陽エネルギーの光選択吸収面開発の 現状,将来

The State-of-the-Art of the Selective Absorber for the Solar Thermal Conversion and the Long-Range R & D Topics



種村 栄^{*} Sakae Tanemra

1 緒 言

太陽の光エネルギーを熱エネルギーに変換して用い るシステムは熱力学第二法則から熱エネルギーが高エ ントロピの低能力エネルギーであることを考えればエ ネルギー源の効率的利用といった側面からも重要と考 えられる. こうしたエネルギー変換システムでは対称 となる技術によって要求される温度レベル11は表1に 示すごとく広範囲に分布する.また,温度レベルによって 使用する光熱変換器2)(太陽集熱器またはコレクタと 呼ぶ)の構造も表1に示すように異なる.集光式コレ クタの場合には,用いる光学システムの精度や太陽追 尾の精度を向上させれば高温の熱エネルギーを得るこ とができるが、このためにコレクタ価格は増大する. 例えば,表1に示した回転放物面鏡型の場合は、太陽 追尾のための平面鏡郡(ヘリオスタットと呼ぶ)と組 み合わせて、その焦点での放射集中度 25,000 倍を得る ことも可能でこの時光学系の太陽光反射率を64%,入 射太陽エネルギーを1Kw/m²,および試料は黒体と仮 定して, 焦平面に置かれた試料は3,700℃に達する3). こうしたコレクタは太陽炉と呼ばれる.ただし、上述 の性能を持つ回転放物面鏡直径 1.5 m / のヘリオスタッ ト式太陽炉の価格は莫大であり,大量安価な熱エネル ギー変換器としては一般的でない. 平板型コレクタで は 60°C以下の温度レベルで使用する家庭用浴用温水 器については日本で既に30年の歴史を有し100社を越 すメーカにより月産20万台の生産能力を持つまでに成 長した. 60°C以上の温度レベルで十分高い集熱効率 を有するための非集光式コレクタにとって、コレクタ

*工業技術院名古屋工業技術試験所主任研究官 462名古屋市北区平手町1丁目

集熱板(あるいはコレクタ内熱媒体)から外界への熱 損失をいかに小さくするか,およびいかにコレクタの 利得を改善するかの二要素の考慮が必要である. 前者 の要素としては、(1)集熱板からの再放射による熱損失 を減少させるために、半球全波長放射率(HTEと略す る)が低くかつ半球太陽光吸収率(HSA)または方向 性太陽光吸収率(DSAと略する)の高い光選択吸収 面材4)・5)を集熱板に用いたり、また赤外線に対して半 球分光反射率(HSRと略)が高く,かつ太陽光に対し て半球分光透過率(HST と略)の高い光選択透過面材 をコレクタのカバシステムに用いる。(2)集熱板とカバ システム間の対流に起因する熱移動を抑圧するために ハニカム構造などの対流防止装置を用いたり、また12 mpa以下の真空を達成する,(3)同上間の空気の熱伝導 に起因する熱移動を抑圧するために1mpa以下の高真 空を達成する、(4)断熱材を厚くしたり、デザインを改 良したりして集熱板背面および側面の熱移動を減少さ せる、などがある.後者の要素として、(1)カバシステ ムの太陽光に対する HST を大きくする,(2)カバシステ ムの HSR を低める, (3)集熱板の HSA または DSA を 高める、および(4)集熱板のコレクタ効率因子F'を1に 近づける、などがある. サンシャイン計画で開発され たり,あるいは現在各メーカにより商業化された非集 光コレクタは上述の要素を組み合わせて高性能化を実 現している.本稿では特に光選択吸収面材料の開発動 向及び今後の目指すべき方向等について述べたい.

2 光選択吸収性と太陽集熱

まず具体的な材料の記述に入る前に光選択吸収性に 関する基礎的概念について本節で述べておく.

材料の方向性半球分光反射率DHSRが図-1に示す如



表1 太陽光一熱変換利用システムの対称技術と温度 範囲及び集熱器との関係

* 非追尾の集光率の低い鏡(平板やCPC)との併用で真空型の場合に可能な温度



図-1 太陽及び黒体の分光放射輝度と理想的光選択吸 収面の分光特色(点線).

く近赤外領域で階段関数的であれば次式で評価される $DSA = \int_{0}^{\infty} DHSR \times L_{s}(\lambda, \theta, \phi) d\lambda / \int_{0}^{\infty} L_{s}(\lambda, \theta, \phi) d\lambda$ (1-a) $HSA = \int_{\Box} DSA \times L_{s}'(\theta, \phi) \cos\theta d\omega / \int_{\Box} L_{s}'(\theta, \phi)$ $\cos\theta d\theta d\omega$ (1-b)

DSAや **HSA**は1に近い値を持つ.式(1-a)中の *L*_s(λ . θ . ϕ)は方向(θ . ϕ)から入射する太陽光の分 光放射輝度で、地上の場合にエアマス2として波長 λ の関数として図-1に示す曲線で与えられる.式(1-b) 中の *L*'_s(θ . ϕ)は *L*_s(λ . θ . ϕ)を全波長にわたって積分 した次式で与えられる.

 $L_{s}'(\theta,\phi) = \int_{0}^{\infty} L_{s}(\lambda,\theta,\phi) d\lambda \qquad (1-c)$ 式(1-b)中の立体角積分は半球について行なう. DHS R の立上り波長 λ_eがさらに長波長側に寄れば DSA や
 HSA はさらに1に近付く.一方温度 TK にある材料の
 空気中への放射の場合にその HTE は

$$\epsilon_{p} \equiv \mathsf{HTE} = \int_{0}^{\infty} Lb \ (\lambda.T) \ \{\int_{\Box} (1 - \mathsf{DHSR}) \\ \cos\theta \ d\omega \} \ d\lambda \ / \sigma \ T^{4}$$
(2)

で与えられる. ここに不透明体に関するキルヒホッフ の放射則を用いた. $L_{\delta}(\lambda, T)$ は温度 TKの黒体の分光 放射輝度で, T = 973.673 及び 473 Kの場合を一例と して図-1に再び示した. σ はステファンボルツマン定 数である. 図-1に与えた DHSR を有する場合に HTE は0に近い値を持つ. DHSR の立上り波長 λ_{σ} が短波 長に寄れば高い T の場合に HTE はより小さくなる. 図-1に示した (DHSR)分光特性を光選択吸収性と呼 ぶ. 尚 DHSR は固体物性の立場からは温度 T の関数 となるので,式(2)に於いては材料の上昇した温度 T で の DHSR を用いねばならない.また式 (1- α)では集 熱材料は当初外気温と等しく,太陽光を吸収して温度 T に上昇するので,厳密にはそれぞれの温度での DHSR 値を代入して二種の DSA や HSA を評価せねばなら ない.

次に、こうした光選択吸収性の有効性を特にコレク タの構造と関連して明確にするため、集熱板の光学的 効率 η_{obt} を次式で定義する.

 $\eta_{opl} = \alpha_s - F\sigma (T^4 - T_a^4) / I\tau\chi$ (3-a) ここに α_s は大部分の集光型の場合には HSA の値であ り、平板型の場合には太陽入射光の直達光強度及び散 慢光強度をそれぞれ I_a 及び I_{djff} と書く時次式で近似 する.

 $\alpha_s \cong \{I_d(DSA) + I_{djff}(HSA)\}/\{I_d + I_{djff}\}(3-b)$ ここに散慢光は天空で均一とした.Fは集熱板と温度 $T_a K$ でかつその HTE = ε_{env} である周囲環境との外形 関数,Iは非集光型の場合には $I_d + I_{djff}$,集光型の場 合には I_d 値をとる, τ は集熱器系の HST または太陽 光方向透過率 DST, さらに χ は集光因子で次式で与 えられる.

 $\chi = (A_c/A_r)(1-e)\rho$ (3-c) ここに、 A_c は集光系(レンズ又は鏡)の有効開口面積、 A_r は集熱板面積、eは鏡やレンズ面の不完全性、ある いは太陽追尾の不完全性による損失入射エネルギー率、 及び ρ は最大の有効な円錐角内での鏡面の正反射率を それぞれ意味する.式(3-a)を導びくにあたっては 集熱板から周囲環境への対流及び熱伝導にもとづく熱 移動を無視した.外形関数Fは非集光型コンクタでは、 集熱板が温度Taでその HTE が ϵ_{env} である風防シス テムと平行に向き合っているか,またはとり囲まれて いるとして次式で与えられる.

 $F = 1/[(1/\epsilon_p) + (1/\epsilon_{env}) - 1]$ (4) また、集光式の場合も集熱板が同様の鏡面をもつ円筒 風防システムでとり囲まれているとすれば、F は再び (4)式で与えられる. 一般に風防システムの材料である ガラスやプラスチック材は T_a が外気温 程度ではその ϵ_{env} は1に近い値を有するので式 (3-a) を次式で簡 単化できよう.

 $\eta_{opt} = \alpha_s - \epsilon_{p\sigma} (T^4 - T^4_{a})/I_{TX}$ (4-b) 図-2に式(4-b)から得た η_{opt} と T の曲線を集光比を パラメタにし、光選択吸収面と非光選択吸収面につい て示した。図は、同一の集光比を有するコレクタにお いてもより高温での使用の場合に高い η_{opt} が光選択吸 収面によって実現できることを示す。集光比1の場合 は真空型の非集光式コレクタに相当する。光選択吸収 性が太陽集熱にとり有用だからといって際限なく α_s/ϵ_p



図-2 集熱板温度と集熱板光学的効率の関係

表 2	一枚又は二枚の風防ガラスを有するモデルコレ
	クターが標準気象条件下に集熱板温度 Tp で集
	熱効率30%で運転されるとした時の集熱板の有
	すべき光選択吸収性 (αs/ε) の最小値.

αs	$\eta = 30\%$	$Tp = 95^{\circ}C$	$\eta=30\%$	Tp = 120°C
0.6	×	(×)	×	(×)
0.7	5.6	(5.2)	×	(×)
0.8	2.3	(1.7)	7.8	(9.4)
0.9	1.6	(1.9)	4.1	(3.4)
1.0	1.2	(1.0)	2.8	(1.9)

Tp = 95°CはLiBr吸収式冷凍機を用いるシステムを想定し, 一方, Tp = 120°Cはフロンを用いるランキンサイクル機関を 用いるシステムを想定している.

()中に二枚ガラスコレクターでの結果を示す.

値を大きくすることが必要かどうかは集熱温度レベル やコレクタの構造による.表2に著者らが平板型コレ クタの二つのモデルについて,対流や熱伝導にもとず く集熱板から周囲外界への熱移動も考慮して計算⁶⁰か ら得た太陽冷房用コレクタの集熱板の有すべき α_{s}/ϵ_{p} 値の最小値の例を示しておく.注意すべきは表中のコ レクタ集熱効率 η は式(4)の η_{opt} とは異なりより気象条 件等にも関係する複雑な関数型を持つ.計算では,*I*= 1 Kw/m²,外気温 (T_{a})=天空温度= 293 K,風速v= 3 m/s, コレクタ傾斜角 s= 30°,風防ガラスの HTE= 0.86,風防ガラスの HST = 0.90 などの値を用いた. 表2 は太陽冷房用コレクタのように集熱温度が100°C 前後のものについての光選択吸収性は α_{s}/ϵ_{p} 値がそれ 程大きな値でなくてもよいことを示している.

3 光選択吸収性を生み出す物理的メカニズム

光と物質の相互作用として図-1に示した光選択吸収 材料の有すべき分光特性をとらえれば、そうした分光 特性を生づる物理的メカニズムを材料の境界面の幾何 学と材料の屈折率によって分類するのが適当と考えら れ、例えば表3のように著者らは分類している⁷¹.材 料の屈折率は材料を作っている個々の物質の屈折率が 最も基礎となり、こうした屈折率は物質の電子構造, 即ち電子エネルギー帯や電子結合によって決められる.

表3 光選択吸収性を生ずる物理機構

		表面の幾 何学形状	屈折率	物理原理	
	1	滑らか	— 様	屈折率の分散関係による (本性的選択吸収材)	
				 a 干渉効果により赤外反射材料上の薄	
			表面からの 深さの関数 (但し,あ る深さの屑	b 赤外反射材料上に可視近赤外で吸収 率が高く,赤外に透過な材料を被覆 する。 (吸収一反射二層)	
	2	滑らか	内では一様) b'可視近赤外吸収材料の上に可 外で透過しかつ赤外で反射す を被覆する。 (反射一吸収二層)	b'可視近赤外吸収材料の上に可視近赤 外で透過しかつ赤外で反射する材料 を被覆する。 (反射一吸収二層)	
				C マトリックス中日 2ーりと同様可 外で透過する皮肤 波面内で一 線でない (サーメット院,	C マトリックス中に微粒子を埋め込み 2 一 b と同様可視近赤外で吸収し赤 外で透過する皮膜を得る。または2 aの方式の皮膜とする。 (サーメット膜,ピグメント)
				d 超微粒子によるプラズマ吸収幅増大 により2-bと同様の性質を得る。 (金属コロイド)	
	3	粗 面	— 様	太陽光の分光分布波長と同程度の大きさ を有する凹凸を比較的規則的に表面に形 成しキャビティー効果により可視近赤外 で吸収を高める。 (マイクロキャビティー)	

以下に後の節の理解を助ける目的もあり表3に関して 若干の具体例も含めつつ説明を加える.

本性的選択吸収材の候補としては金属(合金を含 む), 金属炭化物, 金属窒化物, 金属酸化物, さらに半 導体などが考えられる. 一般的にいえば, 金属の分光 特性は可視領域以上の波長の光に対してはそのDHSR が極めて1に近くその理由は自由電子のDrude-Zener 理論に従うふるまいによって説明できる。但し、遷 移金属では複雑なは電子帯をフェルミエネルギーが交 差しているので長波長の光に対しても電子帯間遷移が 生じ,現象としては前述と同様なDHSRを示すとしても 簡単にDrude 理論を用いることは問題となろう. さら に波長が短くなれば、金属は電子の集合効果によって プラズマ吸収端近くで吸収が起きその分光特性(DH-SR) が急激に低下する。もっともこのプラズマ端は金 属電子の伝導帯とその下のエネルギー準位にあるエネ ルギー帯間の混成共鳴によって大きく変化するが、一 般には可視域ではなくむしろ柴外域にある、こうした プラズマ域に重なってさらに短い光の領域では金属電 子のエネルギー帯間の遷移による吸収が生じる。ここ に述べた一般的な金属の分光特性は必ずしも図-1に示 した理想的な選択吸収性を与えるものでない。例えば Au, Ag, Cu 及び Al は α s が 0.10~0.14 程度で ε p が 600k以下では 0.02~0.04, これらの金属より電気抵抗 の大きい Ni, Fe, Ti などでは α_s が 0.5 以下で ϵ_p は $0.10 \sim 0.15$ となり、いづれも α_s はそれ程大きくない. Ehrenreich⁸⁾ によれば理想的な光選択吸収性をもつ 金属の電子構造は、部分的に充満された 0.1 ev 程度の 伝導電子帯を有し,かつこの電子帯はこれよりすぐ上 のエネルギー準位にある完全に空の電子帯と約10eV 程度のエネルギー間隔を有するとともに、さらにプラ ズマ吸収端が約1 eV でなければならない. 0.1 eV 程 の電子帯では電子が局所化すると考えられるので現実 にはこうした理想的金属は無い.こうした Ehrenreich の条件を満足させるためには、金属の自由電子の光学 的易度性を格子振動や不純物による散乱によって阻害 しプラズマ吸収端(図-1のλε)をより可視域の側に近 づけること、及び異種原子を混ぜて金属の電子エネル ギー帯 (例えば遷移金属の d帯)を異種原子の電子と 混合化させかつ電価移動を行ない金属の自由電子密度 を減じることによりプラズマ吸収端をより長波長に近 づけることが必要となる、こうした観点から金属窒化 物や炭化物(MeCx, Me; 金属, 0.5<x <1)の中で HfCx⁹⁾ やZrCx¹⁰⁾ が注目されている. 遷移金属酸化 物ではその電子エネルギー帯構造はそれ程材料によって 変化するものでは無いが、d電子の局所化の程度によっ て分光特性が非常に変化する.また一般には ϵ_p 値が大 きい特色がある.こうした中で比較的金属的性質を有 し光選択吸収性を示す材料として ReO_3^{11} や $NaxWO_3$ が知られている.

さて半導体の場合は金属の場合と逆に電導電子濃度 が10²⁰ 個/cm³以上でかつ適当な有効質量を有すること が図-1に示したプラズマ吸収(λ_c)を1~2μmにす る理想的分光特性を示すには必要¹²⁾ といわれている. 上述の濃度を達成する程度に他の原子を真性半導体に 注入することは不可能ではないがかなり因離である. 以上述べたように本性的選択吸収材については以然と して固体物理や結晶工学上の課題のままである.

表3の2aの多層薄膜の場合には各薄膜での光の多 重反射による光路差が総合されて必要な分光特性を与 える。このために各層の膜厚や材料(屈折率)を充分調整 せねばならない、基本的には、前述の分光特性を有する 考えている柴外から赤外領域の光に対し不透明な金属 基盤上に誘電体を皮覆して金属の可視域での反射を低 めることである。原理の基礎式や1975年までの例につ いては著者の他の報告⁷⁾を参照されたい。誘電体が空 気との界面では反射率が小さいので一層だけの選択吸 収性は理想的とはいいかねる。従ってその誘電層での 反射率を高め干渉効果を強くするためにその上に半透 明の金属膜を皮覆し再びその可視光での反射率を小さ くするために再度誘電層を皮覆する。誘電体材料とし ては可視光で若干の吸収を有する(複素屈折率の虚数 部が0でない)ものがより望ましい.半透明の金属膜 は膜厚が極めて薄い(例えば数10Å程度)こともあり 固体金属とは屈折率が異なる場合が多いことは製作上 注意を要する。また、場合によっては屈折率の計算に は後述のサーメット膜の場合と同様の取扱いを必要と する. 最初にこの方式で選択吸収性を実現したのは Haas⁵⁾ ら($\alpha_s = 0.88$, $\epsilon_p = 0.02$) であった. 但し彼らは こうした材料を熱線反射ミラーとして赤外機器に用 いた.

表3の2bの吸収層の材料としては半導体が最適で ある.可視及び近赤外での半導体の吸収は電子のエネ ルギー帯間の遷移によるもので異種原子の注入によっ て吸収の大きさ(例えば吸収係数10³/cm)がそれ程変 化するものではなくほぼ禁制帯幅に相応する波長まで 吸収する.近赤外から赤外領域での透過率は自由電導 電子による吸収で減少するので作製時に注意を要する. もっとも格子振動と電子との相互作用による吸収に よって透過する波長領域は短波長側に制限される. 従って、一般的にいえば、原子番号の大きい程透過波 長領域は長波長側に拡がるし、電子結合が強い程透過 端は短かくなる.こうした方法において注意すべきは 吸収層と空気界面での可視光の反射を防止するために できるだけ屈折率が1に近いものを選ばねばならない. Moss¹³⁾によれば、簡単化して考える場合、屈折率 n と禁制帯幅 Eg (eV) は

$$n^4 Eg = 77$$
 (5)

が成立つ.しかし大部分の半導体材料では屈折率2以 下の場合は可視域も透過するので吸収端を少なくとも 2 μ_m 以上にするためには屈折率3以上を選ばねばな らない.こうした相反する二つの要求を満足するため に、反射防止膜を吸収層上に形成したり、屈折率を1 に近づけるために半導体粒子を後述のようにマトリッ クスの中にサーメット状にしたり、また表面にマイク ロキャビティーを形成したりする必要がある.本方式 の原理式と1975年までの実例は再び著者らの報告¹¹を 参照されたい.TaborのブラックNi($\alpha_s = 0.85, \epsilon_p = 0.11$)やブラックCu皮膜⁴¹($\alpha_s = 0.91, \epsilon_p = 0.11$)は最 初の例と考えられる.

表3の2bに与えた反射層には選択透過材⁴⁾として 使用される InO_2 や SnO_2 が候補となる。

表3の2cに示したサーメット膜やピグメント膜の 場合も基盤には赤外反射率の高い金属を用いる. ある マトリックス物質(誘電率 ε οの誘電体とする)中に任 意の大きさ(例えば粒径dとする)や形状の電導体(誘 電率 ϵ が複素数 ϵ_1 - $i\epsilon_2$ で与えられ, その ϵ が波長依存 性を有するとする)が散在する一般の場合の光学屈折率 を求めることは困難であり,電導体やマトリックス自身が 一様の場合に限って得られた Maxwell-Garnet 理論¹⁵⁾ やBruggeman 理論¹⁶⁾を基礎とせねばならない、こう した理論の適用は $x(= \pi d/\lambda, \lambda; 光の波長) \ll 1, かつ$ 電導体粒子がそれぞれ充分離れて存在し光の散乱はそ れぞれ独立に生じ多重散乱がない場合に限られる.Smith¹⁷⁾やLambらによれば前者は連続的にマトリッ クス中に散在する場合に適し,後者はマトリックスと 粒子群の配置の間に対称性がある場合に適する。例え ばAl₂O₃中のNi 微粒子, MgO中のW粒子の場合には 前者が有効であり、いっぽう Al2O3 中の Au粒子やMgO中のAu粒子には後者が有効であり、さらにSiO2中 のAg粒子やMgF2中のAu粒子の場合はどちらでもな いと報告¹⁹⁾⁻²¹⁾ されている、Gentzel²²⁾らによれば回転

楕円体(短軸 a, 長軸 bとし長軸を回転軸とする)の微小 金属粒子の場合MaxwellGarnett式から薄膜の平均の 複素誘電率をは次式で与えられる。

$\varepsilon/\varepsilon_{o} = (\overline{\varepsilon}_{\infty}/\varepsilon_{o}) \{\omega_{2}^{2} - \omega^{2}\} / \{\omega_{1}^{2} - \overline{\omega}^{2}\}$	(6—a)
ZZK	
$(\tilde{\overline{\epsilon}}_{\infty}/\varepsilon_{o}) = [\varepsilon_{o}(1-f)(1-L) + \varepsilon_{\infty}\{(1-f)$	$L + f \}] /$
$[\varepsilon_o\{1-(1-f)L\}+\varepsilon_\infty(1-f)L]$	(6-b)
$\omega_2^2 = \varepsilon_\infty \{(1-f)L + f\} \omega_p^2 / (\varepsilon_o(1-f)) \}$	1 - L)
$+\varepsilon_{\infty}\{(1-f)L+f\}\}$	(6-c)
$\omega_1^2 = \epsilon_{\infty}(1-f) L \omega_p^2 / (\epsilon_o \{ 1-(1-f) L \}$	
$+\epsilon_{\infty}(1-f)L$	(6 - d)

記号の意味は f は粒子の体積占有率であり, (a²b/λ³) ≪ f ≪ 0.5の範囲をとる. L は分極消極係数で粒子の形 状による (例えば球では L = 1/3).

 ϵ_{∞} は固体金属の振動数 ∞ の極限での複素誘電率である. 粒子の ϵ は光の波長($\lambda = 2 \pi c/\omega$, c;光速)と金属の プラズマ角振動数 ω_{p} ,及び金属粒子中の自由電子(近 似)の緩和時間 τ と次の関係を有する.

$$\epsilon (\omega) = \epsilon_{\infty} (1 - \omega_p^2 / \widetilde{\omega}_2^2) \qquad (6 - e)$$

$$\widetilde{\omega}^2 = \omega^2 + i \omega / \tau \qquad (6 - f)$$

式 (6 - a)の関数形より $\tilde{\omega}^2 = \omega_1^2$ で共鳴吸収を生じる. もし表3の2bの方式として用いるならばω」を太陽分 光放射輝度の中心波長(ω1=1.8eV)と一致させる必要 があり, 一般に金属のω, は先に述べたごとく紫外域 (例えばAu; 8.55eV, Cu; 7 eV) にあるので, このた めには $\epsilon_o/\epsilon_\infty$ ができるだけ大きく、f はできるだけ大き く,かつLができるだけ小さい組み合わせを必要とする。 皮膜でのαsを大きくするためには皮膜の厚さ(dと記) 述)も一つの考慮因子となるが、式(6-d)の共鳴周波 数はdに依存しない。電導電子が完全な自由電子近似で きる貴金属やCuの粒子が鋭い共鳴周波数を可視域に 有するので候補材料となる. 但し共鳴周波数幅が狭いの で現実には α_s を大きくするためのfやd,さらには ϵ_o の適当な組み合わせを見出せない.一方 Ni, Co, Ta, V.W.Nbなどの遷移金属粒子では可視域での吸収係 数の波長依存性が前述の金属粒子程大きくないのでf, d及び εoの適当な組み合わせにより下地金属との干渉 効果で選択吸収性を実現できる62).

こうした方式の初期の例としては Baum²³⁾ によるニト ロ黒色塗料 ($\alpha_s = 0.90, \epsilon_p = 0.42$) Langley²⁴⁾ による Au + Bi₂O₃ + BaO 膜, Williams²⁵⁾ による PbS シリ コーン塗料 ($\alpha_s = 0.9, \epsilon_p = 0.36$) 等がある.

表3の2dに述べた超微粒子金属コロイドに関する 光の吸収の基礎理論は2cと同様で式(6)に帰着するの で前述の論議がそのままあてはまる. ここでは超微粒 化による特色のみを説明する. 微粒子の半径が電子の 平均自由行路よりも小さい(貴金属の場合には ≤ 100 Å)ので式(6-f)の緩和時間(τ)が粒径により決 り,粒径が小さくなればより小さくなることが直観的 に予想できる. 厳密には,緩和時間 τ は微粒子内の電 子状態のエネルギー準位が $1/\tau$ の巾をもつものではな いので,離散的エネルギー準位をもった固有状態間の 遷移によるとして計算した Kubo²⁰ 理論を用いねばな らない.いづれにしても超微粒子化によって式(6-d) で与えられる共鳴幅を広げることができる. 実際の場 合は幅には粒形の不整,粒子相互作用及び半径の大な る場合には ω_p の放射減衰も影響する. 超微粒金属粒 子のプラズマ吸収に関する理論の詳細は Kawabata²⁷) らの論文を参照されたい.

表3の3に示した粗面の場合,もし凹凸の山と山の 間隔が考えている波長より大きい場合には光はキャビ ティーの中に入りこみ繰返し反射されて吸収率は高ま る.キャビティーの壁を完全散慢面(面積 S1を有する) $\alpha = (\alpha) m/[(\alpha) m + (S_0/S_1) (1 - (\alpha) m)]$ (7) 例えば $\alpha m = 0.1$, $(S_0/S_1) = 0.1$ の時 $\alpha = 0.53$ に増大 する. Cox²⁹⁾らによれば透過率が増大するに従いこの

表4 光選択吸収面の考慮因子

1	物理的性質
	a) 高い α_{1} (T), α_{2} (T))
	b) $(I) \in (T)$
	C) αsの太陽入射角依存性が小さい
	d) 熱伝導率が高い
2	耐 候 性
	a) 温度に対して安定性を有する(最高到達温度,温度勾配,
	熱衝撃,ヒートサイクル)
	b) UV 劣化が小さい
	C) 塵埃や雹に対する衝撃抵抗や摩耗抵抗が高い
	d) 光学特性が塵埃の付着により低下しない
	e) 化学的に安定性を有する(大気,熱媒体,風雨及び湿度)
	f) 真空に対して安定性を有する
3	単位面積あたりの価格が安い
4	修復が容易に行なえる
5	用いる材料が資源的に不足がない
6	どんな幾何学形状の下地にも被覆化できる
7	被覆化した後も工作が任意にできる強度を有する
8	どんな下地材料にも被覆化できる

表5 a 日本のメーカーで現在商業化*されたりサンシャイン計画**でR&Dされた光選択吸収膜の例

材 料	方 法	メーカー	ds	ε (T)	安定温度(°C)	その他	参考 文献
ブルーパネル+	18-Cr-2M ₀ -Nb	矢 崎	0.93	0.11	< 300°C	大気曝露 50 ケ月	33
	ステンレス鋼の重クロム			(T = 100 °C)	(24 hrs)	「で異常無し	
	1数+硫酸液による液侵						
Black Cu ⁺	Cu 板のNaOH +	アズマ工機	0.98 ~ 0.92	0.12 ~ 0.10	180 °C	耐紫外線性	34
	NaClO ₂ 液による液侵後			$(T = 100^{\circ}C)$	((100 ~ 180hrs)	(300 hrs)	35
	NaCrO ₂ 液侵しクロメイ ト処理						
Black Chrome ⁺	電気メッキ	神 戸 製鋼	0.97 ~ 0.92	0.12 ~ 0.08	250 °C	ウエザメータによる	36
					(1,000 hrs<)	各種耐候試験で異常	
						なし	
Black Chrome ⁺	電気メッキ	古河電工	0.92 ~ 0.96	0.11 ~ 0.08	200	耐紫外線性あり	37
CO2O3 系分散塗料	Paint on Al 箔	東洋レーヨン**			200	塗胶厚の管理が重要	5
CuO 系分散塗料	Paint on Ag 皮稷		} 0.92∼0.90	< 0.2	(1,000 hrs<)	サンシャインウエザ	
MnO2 系分散塗料	ポリエステルフィルム					ーメーターによる1,000	
(樹脂はアクリルメラミン系及び	ポリビニールブチラール系)					時間照射で異常なし	
In ₂ O ₃ /ガラス質エナメル/	吹付法 (焼付)					耐湿性は90°C~100%	
金属基盤		日本板ガラス**	30.92~0.94	$0.22 \sim 0.27$	200	RHで1ケ年経過後	
SnO2/ガラス質エナメル/金	"		,	0.55	$(2000 \text{ brs} \leq)$	€~0.39 程度	
瓜基盤							
Black Ni	 } 電気メッキ	昭和アルミ**	NA	NA	NA		} 38
Black Cr	,						
シリコーン/Pb _s (Pe ₂ O ₃ etc)	Paint on Al板	"	0.28 ~ 0.87	0.62 ~ 0.43	NA	α _s /ε の極大値~14	
酸化銅/Cu			0.86	0.06		200°C100時間後で	
Cu 系皮膜/Al	} 化成処理	"	0.92	0.07		劣化	11
Ni 系皮膜/Al	,		0.83	0.20	200 (100 hrs)	"	11
Tabor black			0.72	0.18	200 (100 hrs)		
$(NiO + Al_2O_3)/Al^+$	特殊電解法	"	0.93	< 0.10	350 (1,000 hrs)	他の耐候性も良好	
AR/Black Cr/Al	イオンブレーティング	"	0.91	0.05	NA		ľ

効果は減少するので,熱線領域で透明な材料にマイク ロキャビティーを作れば再び表3中の2bの場合の吸 収層として適当となる.こうした方式による光選択吸 収性は Tabor³⁰⁾によって最初に提案され,Irvine³¹⁾ら によるステンレス鋼線によるメッシュ($\alpha_s = 0.86$, $\epsilon_p =$ 0.43)とか Santala³²⁾らによる Al-Ni などの金属間化 合物の樹枝状面または空隙面の利用($\alpha_s = 0.95$, $\epsilon_p =$ 0.28)などがあった.

4 現在のR&D動向

光選択吸収材料 R & D の考慮因子を表4 に示す.特 に3~8の要素は集光型と組み合わせる高温度利用に おいて重要と考えられる.表5 aに日本で現在までに 商業化されたり、あるいはサンジャイン計画の下にメー カでR&Dおよび商業化された例をまとめた.安定温 度やその他に示した耐候性に関するデータには行なわ れた試験時間を付加した.表5bに外国での商業化さ れた主要例をまとめた.商業化された材料は冷暖房給 湯用としての温度レベルで使用する平板型および真空 型集熱器に用いるもので,電解や化成処理により作成 されるものが大部分を占める.図-3に筆者の研究室で 得た銅基盤上のブラッククロム,ブラック銅,及びNi ブラック(NiO系)の分光反射率の一例を示した.こ れらの遷移金属ブラック皮膜の構造を調べると金属粒 子とその酸化物(Tabor⁴⁾膜の場合は硫化物)から成り, それらの成分比が被膜の厚さの関数である金属サーメッ

	the second s	Contraction of the second		the second second second		
材 料	方 法	メーカー	αs	ε(Τ)	安定温度 (°C)	参 考 文 献
Black Chrome	electro-deposited	Many	0.94 - 0.96	0.05-0.10 (100°C) 0.20-0.25 (300°C)	300)
MAXORB (Ni Black/Ni)	N.A.	Ergenics (米)	0.97 (±0.1)	0.10 (±0.1)	150 (20週) < 400 (1時間)	
Tabor Black (NiS/ZnS)	electro-deposited	Miromit (イスラエル)	0.91	0.14	N.A.	39
SOLARTEX (Ni Black/steel)	electro-deposited	Dornier (西独)	0.93 - 0.96	0.14-0.18 (310°C)	700	19
SOLAROX (Ni Black/Al)	0* 0*00 D	0.93	0.92	0.20	200	
Black Chrome on metalized glass	vacuum-deposited	Owens-Illinoi (米)	0.86	0.05	345 (真空中)	40
Hass Film * (SiO/Al 二重多層 膜 on glass)	同 6 上	GE(米)	0.88 *	0.02 *	N.A.	40 5





 図-3 Cu基盤上の遷移金属ブラックによる反射率曲線a)は可視域の30°入射面をもつ入射光による DHSR,b)は5°入射角による5°反射角の鏡面 反射曲線。



 図-4 Cu基盤上のBlackChromeのSEM像.
 矢印が1µmを与える.粒径0.1~0.5µm で写真では各粒が合体するまで粒成長 が進んでいる.他の場合も粒成長の進 捗程度の差異に応じた様子を示すが, 基本的には同様である.

Vol. 2 No. 5 (1981)

ト構造をとっていることがわかる⁴¹⁾.またその表面は 図-4に筆者らの研究室で得た銅基盤上のブラッククロ ムの SEM 像の如く粒子が合体して凹凸やキャビティー を有する⁴¹⁾.こうした観察から遷移金属ブラック皮膜 の光選択吸収性は表3の2a,2c,2d及び3の物理 メカニズムから成る複合効果によって獲得されたもの と考えられる.Tabor 膜は湿度ならびに250°C以上の 熱に弱いといわれ⁴²⁾,こうした耐候性を与えるに充分 な複合体膜を用いると ε_p 値が増大する欠点がある.ブ ラッククロムは300°C以上で真空中で劣化(空気中で は250°Cで劣化を示す報告⁴³⁾がある)し α_s を減ずる が,最近 Cr3 イオン濃度をメッキ槽中で小さく制御す る場合に耐熱特性が向上するといわれている⁴⁴⁾.

現在 100~250°C で温度範での使用を目的とし各国 でR&Dが進められているものの例を述べる.段階4 (Dと商業化の中間段階) としてソ連の Encheva⁴⁵⁾ ら やオーストラリア CSIRO の Cathro⁴⁶⁾ らによる亜鉛鉄 板上に NaOH-NaNO₃溶液中で AC電解してうる Black 腹 ($\alpha_s \simeq 0.94 \sim 0.95$, $\epsilon_p \simeq 0.11 \sim 0.09$), さらに Cathro⁴⁷⁾ による Al や Zn- Al 上に Zn 電着しその上にさ らに形成する Black Ni 膜(例えば前者では $\alpha_s \simeq 0.92$, $\epsilon_p \simeq 0.1$, 及び後者では $\alpha_s \simeq 0.94$, $\epsilon_p \simeq 0.24$) など, 段階 3 (D段階)には米国ハネウエル³⁹⁾ のペイント($\alpha_s \simeq$ 0.92, $\epsilon_p \simeq 0.13$ (100°C)), 二層メッキ法による NiS/ ZnS 系の Tabor 膜³⁹⁾(多数, $\alpha_s \simeq 0.96$, $\epsilon_p \simeq 0.07$) な ど,段階 2 (RとDの中間段階) には、既に 3 節で述 べたいくつかのサーメット膜のうち例えば Al₂O₃と Au サーメット⁴⁸⁾ 膜($\alpha_s \simeq 0.95$, $\epsilon_p \simeq 0.025$ (20°C)) や表 5 aのエナメル膜と類似のオランダデルフト大学の吹付 法による SnO₂ガラス質エナメル³⁹⁾($\alpha_s \simeq 0.92$, $\epsilon_p =$

表的	高温利用のために	R&Dされて	ている選択吸収膜の一例	l
衣口	同価利用のために	R & D & 41	しい る 選 代 吸 収 膜 の 一 例	ľ

原 理	材 料	方 法	研究者または実施機関	実用化度	αs	€(T), T;°C	安定温度(°C)	参考 文献
多層薄膜	(Al ₂ O ₃ /Mo) M.L. (AMA)	Sputtering or V.D.	Honeywell	4	0.85 - 0.95	0.34 (100) 0.11 - 0.4	> 500	50
	(SiO/Cr) M.L.	rf-sputtering	Univ. Arizona	1	0.88	0.1	< 450	51
	(HfC/M) M.L. M:Mo, Ni etc	"	名工試	1	0.9	0.2-0.15(500)		52
吸収一反射二層	反射防止膜/Si/Cr ₂ O ₃ /Ag(又はMo,W /酸化物バリヤー/基盤	Chemical V.D.	Univ. Arizona	3	0.80	0.07 (500)	500(真空中)	9
	Al ₂ O ₃ /ZrC _x N _y /Ag	reactive sputt	Albany, Or. Bureau of Mines	1	0.91	< 0.05	175(空気中)	39
	ErB ₁₂ /Metal YB ₆ /Metal	plasma spray "	Oak Ridge N.L. ″	1			700 (真空中) 1.320 (試料水冷時) 670 (試料空冷時)	53
	Fe,Cr,及びNi(又は Mo)の金属と炭化物 の複層サーメット/ Cu基盤	DC reactive sputtering	Sydney Univ.	4	0.93	0.035	< 400	54
	Feの金属と炭化物サ ーメット/Cu基盤			2	0.80	0.03 (100) 0.043 (400)	350	
	Tiの金属とケイ化物の 複層サーメット/Cu基盤			2		0.04 (100) 0.11 (400)	500	
	CuO/Ag/Rh ₂ O ₃	fired organo- metallic paint	Engelhard	3	0.9	0.1	< 400	39
y = y y r t + H	CuO/Au	"	"	3	0.8	0.06	> 600	
ピグメント	Silicone & silica	paint	EXXON	3	0.98	0.9	> 700	39
	Au/MgO サーメット	rf-sputtering	MIT	1	0.93	0.1	< 300	19
	Cr/Cr2O3 サーメット	"	"		0.92	0.08	< 400	55
	Ni/Al ₂ O ₃ サーメット	V.D.	Cornell Univ.	1	0.94	0.35 (500)	500	56
	Pt/Al ₂ O ₃ サーメット	"	"	ĺ	0.94	0.3 (500)	600	57
	Si/CaF ₂ または Ge/CaF ₂ サーメット	sputtering	RCA	1	0.7	< 0.1		20
	Cr ₂ O ₃ /Ta	plasma spray	Oak Ridge N.L.	1			630	53
	WC/C ₀	"		1	0.95	0.4 (600)	>800	
マイクロキャビティー	W dendrite/SUS	sputtering	ІВМ	2	0.92	0.15	200	58

V.D. は真空蒸着を意味する. 実用化度は次の段階に分類する. 5; 商業化, 3; D段階, 1; R段階. 0.15) など, さらに段階1(基礎研究(R)段階)と しては3節で述べたガス蒸発によるAuの超微粒子ス モーク(多数⁴⁹⁾による, $\alpha_s \simeq 0.99$, $\epsilon_p \simeq 0.1$)が比較 的歴史も長いにもかかわらず依然として行なわれてい る, さらに, ガス中蒸発法によるGeやそれをシリコー ン中に混合した塗料³⁹⁾(多数による,前者では $\alpha_s \simeq$ 0.91, $\epsilon_p \simeq 0.5$ (150°C),後者では $\alpha_s \simeq 0.91$, $\epsilon_p \simeq$ 0.8(200°C))⁶¹⁾もある.

表 6 に高温用での使用を目的とする選択吸収膜の筆 者らの研究室での一例⁵²⁾ と米国及びオーストラリアで の例をまとめた.表中の AMA 皮膜は歴史も古いが, M_0 の Al₂O₃中への拡散を防ぎ 500°C以上での劣化を 少なくするために Cr_2O_3 層を形成するときの有効性が 最近指摘された.また Seraphin らの Si を吸収層とす る吸収一反射二層のものでは同じように Cr_2O_3 や他の 酸化物が拡散防止バリヤーとして含まれている.最近, 結晶性 Si よりも非晶質 Si の方が 500°C以上で結晶化 しないことや不純物炭素の拡散が非常に少ないこと等 から有効といわれている^{9) 59) 60)}.

5 今後のR&D課題と目標

用いるシステムの温度レベルによって利用される光 選択吸収膜の今後のR&D課題は表7に示すごとく異 なる.4節で触れた如く太陽冷暖房給湯システム自身 がR&D段階より進んで商業化時代に突入した現在, 今後ソーラシステムR&Dの主力はさまざまな温度レ

分箱	温 度	R & D 弾 駬	目格	票 値
<u>л</u> жи	範囲		αs	εp
低温用	~200°C	光学性能を低下させずに低コスト 化生産過程のコントロール. 真空管型、プラスチック型コレク ター用としてコスト効果の高い材 料開発 太陽熱自然利用への応用	0.98 (0.95)	0.05 (0.1)
中温度	~400℃	再現性のある生産過程の確立及び 鍵となる生産過程を見出し熱的安 定性を得る。 メッキ浴液の改良(特にブラック クロム)	0.98	0.2 at 300°C
中高川	400∼ 700°C	真空蒸着,CVD及びメッキ法の金 属箔への適用をはかる。 金属箔応用への幾何学的制限を軽 減.接着層の熱抵抗による熱伝導率 減少を防ぐ、高温接着材料の開発 とその場利用のできる接着技術の開 発.安定な温度範囲を拡張するこ と及びその場利用の出来る材料(ペ イント,有機金属材料等)の光学特 性を向上させる、劣化の機構解明	>0.97	>0.2
高温用	>700°C	接着性を高め熱衝撃に十分耐え得 る。その場で硬化養生が可能であ る材料開発。熱安定性と光学性質 安定性保護膜の開発。	<u>></u> 0.98	

表7 光選択吸収材料の今後のR&D課題と目標値

ベルに対応する工業用プロセスヒートとか熱一電気併 用(いわゆる co-generation)システムに移っていくと 考えられる.従って今後の光選択吸収面材料のR&D の中心は従来以上に中温や中高温用になってくると思 われる.もっとも商業化された低温用の光選択吸収面 についても表4の要求を完全に満足するわけではない ので表7に示したR&D課題の解決によってソーラシ ステム全体の経済性を高める方向が必要であると思わ れる.

参考文献

- 1) 野口哲男:エネルギー・資源,1(1980),28.
- 2)例えば総合報告として,種村栄:電気協会雑誌,[686] (1980),8.
- 3) 野口哲男:日本機械学会誌, 78(1975), 397.
- 4) H. Tabor: Bull. Res. Counc. Israel, 5 A(1956), 119.
- G. Hass, H. H. Schroder, A. F. Turner : J. Opt. Soc. Amer., 46 (1956), 305.
- 6) 種村栄他:(a)第15回熱測定討論会講演要旨集(1979), 日本熱測定学会,東京,p12/(b)実務表面技術,80(1980), 224.
- 7) 種村栄:エレクトロセラミクス,7(春号)(1976),37:7 [夏号](1976),34/精密機械,44(1978),39.
- H. Ehrenreich: NSF Technical Report DMR 74-18134(ed. by B. O. Seraphin & H. Ehrenreich), (1976).
- B. O. Seraphin : Proc. Int. Conf. Solid State Devices, Tokyo, 1974, (J.Japan Soc. Appl. Phys., 44 (1975), 11)/ Topics in Applied Physics Vol 31(Solar Energy Conversion), Springer, Berlin, (1979), Ch. 2.
- 10) 海老沢他:応用物理学会第23回連合講演会予稿集(講演 番号22 PM3),(1975),300.
- 11) J. Feinleib, W. J. Scouler, A. Ferreti : Phys. Rev., 165 (1968), 765.
- 12) W. Kohn: NSF Technical Report DMR 74-18134, (1976).
- 13) T. S. Moss: Optical Properties of Semiconductors, Butterworth, London, (1959).
- 14) E. Kauer : Philips Tech. Rev. 26 (1965), 33/R. Groth,
 E. Kauer : *ibid*, 105.
- 15) J. C. M. Garnet : Phil. Trans. R. Soc. London, 203 (1904), 385 / *ibid*:205 (1906), 237.
- D. A. G. Bruggeman : Ann. Phys. (Leipzig), 24 (1935), 636.
- 17) G. B. Smith : J. Phys. D 10 (1977), L45.
- 18) W. Lamb, D. M. Wood, N. W. Ashcroft: In Electrical Transport and Optical Properties of Inhomogeneous Media(ed. by J. C. Garland & D. B. Tanner), Amer. Inst. of Physics, N. Y., (1976), p 542.
- 19) J. C. Fan, P. M. Zarracky : Appl. Phys. Lett., 29(1976), 478.
- 20) J. I. Gittleman, B. Abeles, P. Zanzucchi, Y. Arie : Thin Solid Films, **45** (1977), 9.
- 21) C. G. Granqvist : J. Appl. Phys., 50 (1979), 2916.
- 22) L.Genzel, T.P. Martin: Surface Science, 34(1973), 33.
- V. A. Baum : Solar Energy Special Issue, (1961), 18 (Reprinted from Proc. Nat. Academy of Science, 47 (8)

(1961), 1245).

- 24) R. Langley: Solar Energy, 7 [3] (1963), 155.
- 25) D. A. Williams, T. A. Lappin, J. A. Duffie : Trans. ASME, J. of Eng., Power, 85 A(1963), 213.
- 26) R. Kubo: J. Phys. Soc. Japan, 17 (1962), 975.
- A. Kawabata, R. Kubo: J. Phys. Soc. Japan, 21(1966), 1765/久保亮五,川畑有郷:日本物理学会誌, 23(1968),718.
- 28) D. Paulmier, J. Gosse: Compt. Rend., 256(1963), 381.
- 29) R. X. Cox: NASA Report SP-55(Symposium on Thermal Radiation of Solids, San Francisco, 1963), NASA, (1964), p83.
- 30) H. Tabor: Bull. Res. Counc. Israel, **5** A(1956), 129.
- 31) T. F. Irvine, J. P. Hartnett, E. R. G. Eckert : Solar Energy, 2 (3 & 4) (1958), 12.
- 32) T. Santala: Extended Abstract of ISES Int. Conf., LosAngels, 1975, p 182/ Report Prepared for the US Dept. Energy under Contract NO. E(11-1) 2600, Coo/2600-76/3/UC-59, NTIS, Virginia, (1976).
- 33) 例えば, 堀部欽也: 実務表面技術, 80 (1980), 231.
- 34) Private Communication from Tsukuda.
- 35) E. A. Christie: Proc. Int. Conf. ISES, 1970, Melbourne, (paper No 7/81)/A. F. Reid: Australian Patent Application No 10266/76, (1976).
- 36) Privare Communication from Y. Ozawa.
- 37) 例えば, 柏柳雄三:工業材料, 28 (1980), 57.
- 38) 例えば、サンシャイン計画太陽冷暖房給湯システム研究 開発成果(工業技術院サンシャイン計画推進本部編集),(助) 日本産業技術振興協会,東京,(1980).
- 99) P. F. Call: Solar Energy Research Institute(SERI) Report (TR-31-103), NTIS, Virginia, (1979).
- 40) Private Communication from G. R. Mather Jr.
- 種村栄他:第21回名工試研究発表会予稿集(Dec. 1976), p93/第24回応用物理学会関係連合講演会予稿集(論文番号 28 PG-5),(1977),295/The Extend Abstract of Int. Conf. ISES, 1978, New Delhi, Vol. 2 (1978), p 859.
- 42) D. M. Mattox : J. Vac. Sci. Technol., 13 (1976), 127.
- 43) A. Ignatiev : Proc. Int. Conf. (Jubillie Conf.) ISES, 1979, Atlanta, Pergamon, N. Y., (1979), Vol. 3, p 1883.
- 44) R. B. Pettit, R. R. Sowell: *ibid*, (1979), Vol. 3, p 1897.
- 45) M. Encheva : J. Appl. Chem. USSR, 45 [2] (1972),323.
- 46) K. J. Cathro: Australian Patent Application No PD-31 60/78, (1978).
- 47) K. J. Cathro: CSIRO(AUSTRALIA) Mineral Chemistry Communication(MCC 276), CSIRO, Victoria, (1980).
- 48) D. R. Mckenzie, R. C. McPhedran : Fourth Annual Report of Energy Res. Cent. of Univ. Sydney, Univ. Sydney, Sydney, (1977).
- 49) 例えば, P. O. Neill, C. Doland, A. Ignatiev : Appl. Opt., 16 (1977), 2822.
- 50) R. N. Schmidt, K. C. Park : Appl. Opt., 4 (1965), 917/
 R. E. Peterson, J. R. Lamsey : J. Vac. Sci. Technol., 12 (1975), 471.
- 51) A. B. Meinel, D. B. Mckenny, B. T. Beauchamp: Tech Report NSF-RANN/SE/GE-41895, (1975).
- 52) S. Tanemura, M. Sando, T. Noguchi : The Abstract of Colloque Int. Oxyded Refractaires pour Filieres Eneggetique de Heute Temp., Oddeillo (France), 1977, (paper No. A 8).

- 53) J. M. Schreyer, C. R. Schmitt, R. A. Hays, D. Farwell: Solar Energy, 25 (1980), 179.
- 54) G. L. Harding : J. Vac. Sci. Technol., 13 (1976), 1070/
 G. L. Harding, I. Ritchie : Proc. Int. Conf. ISES, 1978,
 New Delhi, Pegamon, N. Y., (1978), Vol 2, p 845.
- 55) J. C. C. Fan, S. A. Spura : Appl. Phys. Lett., 30(1977), 511.
- 56) H. G. Craighead, R. A. Buhrmann: *ibid*, **31** (1977), 423.
- 57) H. G. Craighead, R. Bartynski, R. A. Buhrman, L. Wojcik, A. J. Sievers : Solar Energy Materials, 1(1979), 105.
- 58) J. J. Cuomo, J. F. Ziegler, J. M. Woodall: Appl. Phys. Lett, 26 (1975), 557.
- 59) R. W. Griffith: Proc. Join Metting of ISES US & Canada section, 1976, Winnipeg, Vol. 6, (1976), p 205.
- 60) D. E. Ackley, J. Tauc: Appl. Opt., 16 (1977), 2806.
- 61) 値については, R. B. Pettit, R. R. Sowell: Sandia Lab. Report(SAND 75-5066), NTIS, Virginia, (1975).
- 62) Appeared in A. J. Sievers: Topics in Applied Physics Vol 31, Springer, Berlin, (1979), Ch. 3 (p95-97).

